



Klebstoffempfehlung Floorfixx comfort 10 mm und Floorfixx regular 9 mm

Untergrundart	Calciumsulfatestrich Calciumsulfatfließestrich	Zementestrich	Gussasphaltestrich
Restfeuchte	< 0,5 CM-%	< 2,0 CM-%	/
Bearbeiten des Untergrundes	Anschleifen und Absaugen	Anschleifen und Absaugen	Absaugen
Grundieren und Spachteln (bei starken Unebenheiten)	Grundierung GRIP A500 MULTI Spachtelmasse SL C510 PRO beides EC 1 Plus, blauer Engel, sehr emissionsarm		
Systemfußboden Floorfixx comfort 10 mm und Floorfixx regular 9 mm	Floorfixx comfort 10 mm bzw. Floorfixx regular 9 mm gemäß Verlegeanleitung auslegen Dampfbremse aus PE auslegen		
Klebstoff für: Design-LVT (Dicke > 2 mm) Textile Böden 2-/3-Schicht Fertigparkett Linoleum	STIX A550 POWER ELASTIC (EC 1 PLUS) Zahnung A 2 (TKB) STIX A530 TEX POWER (EC 1 PLUS) Zahnung B 1 (TKB) oder gröber WOOD H550 ECO PLUS (EC 1 PLUS) Zahnung B 11 - B 15 (TKB) STIX A540 MULTI PLUS (EC 1 PLUS) Zahnung B 1 (TKB)		

Nicht DIN 18365 gerechte Untergründe wie z.B. Beton, Vakuumbeton, Verbundestriche und Industrieestriche müssen kugelgestrahlt bzw. geätzt werden. Anschließend werden diese Untergründe mit der Epoxidharzgrundierung HYTEC E730 XTREM im Kreuzgang grundiert. Im zweiten Auftrag wird eine satte Abstreuerung mit trockenem Bostik Quarzsand vorgenommen.

Der Einsatz von HYTEC E730 XTREM (zweimaliger Auftrag) ist zur Absperrung von kapillar-aufsteigender Feuchtigkeit bzw. Restfeuchte bis max. 4,5 CM-% vorgesehen. Diese Arbeiten ersetzen keine Absperrmaßnahmen gemäß DIN 18533 "Abdichtung von erdberührten Bauteilen" (DIN 18195, Teil 4 + 5).